

Checkliste für die Leiterplattendokumentation (Version 5.11.0)

Strom	Stromlaufplan				
	Schaltung	Schaltung auf Fehlerfreiheit überprüft			
	Beschriftung	Referenzbezeichner (R1, V1, C1)			
		Werte (10 kΩ, 10μF)			
		Type (BC547B)			
	Beschriftung	Ausrichtung			
	Schriftkopf	Stromlaufplan, Name, Datum			
	ERC	Electrical Rule Check durchgeführt			

Bestückungsplan				
	Layer	20 Dimension, 21 tPlace		
	Beschriftung	Referenzbezeichner (R1, V1, C1)		
		Werte (10 kΩ, 10 μF)		
		Type (BC547B)		
	Beschriftung	Ausrichtung		
	Bemaßung	keine		
	Symbol	Befestigungsbohrungen		
	Schriftkopf	Bestückungsplan, Name, Datum		

Bohrplan				
	Layer	20 Dimension, 22 bPlace, 44 Drill, 45 Holes, 47 Measures		
	Bemaßung	Länge und Breite in mm		
	Bohrlegende	0,8 mm, 1,1 mm, 1,3 mm, 3,2 mm ⇒ siehe Eagle.doc		
	Schriftkopf	Bohrplan, Name, Datum		

Layou	Layout				
	Leiterbahnen	Standardleiterbreite: 24 mil			
		Stromversorgung: > 24 mil			
		Mindestleiterbreite: 7 mil			
	Abstände	Standardabstand: 24 mil			
		Mindestabstand: 7 mil			
		Abstand zur Massefläche: > 20 mil			
		Abstand zum Rand: > 24 mil			
	Massefläche	Mit Netz GND verbunden			
	Bohrungen	Befestigungsbohrungen Ø 3,2 mm			
	Layer	16 Bottom, 17 Pads, 18 Vias			
	Beschriftung	Name der Leiterplatte, Loginname, Lötseite, HTL-Logo 70mil			
	Bemaßung	Maß in mm			
	Eckmarkierung	> 20 mil			
	Schriftkopf	Nicht erforderlich			